

Dow Corning, 아시아 부사장 Tom Cook 임명

Dow Corning은 아시아 담당 부사장으로 Tom Cook을 새로 임명했다고 발표했다.

Dow Corning은 빠르게 성장하고 있는 아시아 고객사 지원을 통해 차기 성장을 도약하고자 2년간 일본 Tokyo에서 근무해온 Tom Cook 부사장을 임명했다고 밝혔다.



Tom Cook 부사장은 인사를 통해 지금까지 담당해온 전자 및 첨단 기술 산업부의 전체 총괄업무 이외에도 Dow Corning 아시아 의사결정 협의회를 이끌게 되며, 아시아 지역의 미디어, 대관정책 및 임직원 관리도 담당하게 된다.

Dow Corning은 아시아의 세계적 실리콘 산업화 구축을 위해 일본, 중국, 타이완, 한국을 중심으로 더욱 집중적인 경영은 물론 제조, R&D 분야도 더욱 육성할 계획이다. 아시아 국가별 실리콘 공급라인 구축은 전자산업을 비롯해 자동차, 에너지 및 인프라 개발·설립과 같은 핵심 산업 발달에 필수적인 것으로 알려졌다.

1995년 컴퓨터 프로그램 개발자로 Dow Corning에 첫 발을 들여놓은 Tom Cook 부사장은 IT, 판매, 마케팅 및 고객 서비스 등에서 다양한 직무를 담당해왔다.

Tom Cook 부사장은 2002년부터 Dow Corning을 제품 주력 공급기업에서 솔루션 제공기업으로 전환하기 위한 전략 개발 등 광범위한 업무를 주도해왔다.

한편, Tom Cook 부사장은 전자 및 태양에너지 산업용 고순도 다결정 실리콘 전문기업이자 Dow Corning의 합작기업인 Hemlock Semiconductor의 이사 멤버로도 활약하고 있다.

<화학저널 2006/07/07>